

新北市林口區中華路225號

統一編號：50912690

http://www.bowman.com.tw

E-mail: sam@bowman.com.tw

儀器報價單 CMI 165

客戶名稱：先進工業股份有限公司

報價日期：2025/11/4

聯絡人：黃文怡

有效期限：30天

電話：02-26888172

報價頁數：共6頁

傳真：

業務代表：陳家祥

E-mail：hj.documnet@gmail.com

0980623988

維護保證：全機 12 個月保固（非人為破壞）

交貨期限：下訂後4週內出貨

報價金額：不含5%營業稅

付款方式：交機100% 30天票期

品名	機型	數量	價格
攜帶式銅厚測厚儀	CMI 165 SERIES	1套	NTD 120,000

議價金額 (未稅) 110,000



CMI165 為掌上型面銅測厚儀，專為測量剛性及柔性、單層及雙層或多層印刷電路板上的表面銅箔測厚儀器。主要適合應用的領域包含了印刷電路板廠(PCB)以及電鍍銅代工業等領域產業。提供快速、方便攜帶、即時檢驗等優勢於一體的機型。

主要特點包括：

- § 採用微電阻測試技術，提供精確測試表面銅銅厚（包括化學銅和電鍍銅板）的方法。由於採用了目前市場上最為先進的測試技術，無論絕緣板層多厚，印刷電路板背面銅層不會對精確可信的測量結果產生影響。
- § 採用可更換型探針可由用戶自行更換的SRP-T1探針，相對於整機的更換，更換探針更為方便和經濟。
- § 可由用戶選擇所欲量測的銅箔類型，即化學銅或電鍍銅，甚至無需用戶校準，即可測量鍍銅厚度，但仍提供比對片供驗證使用。
- § 具備全球先進溫度補償功能技術，解決電鍍高溫後不能立刻量測面銅的窘境。

標準片多一片20Z,

11/11